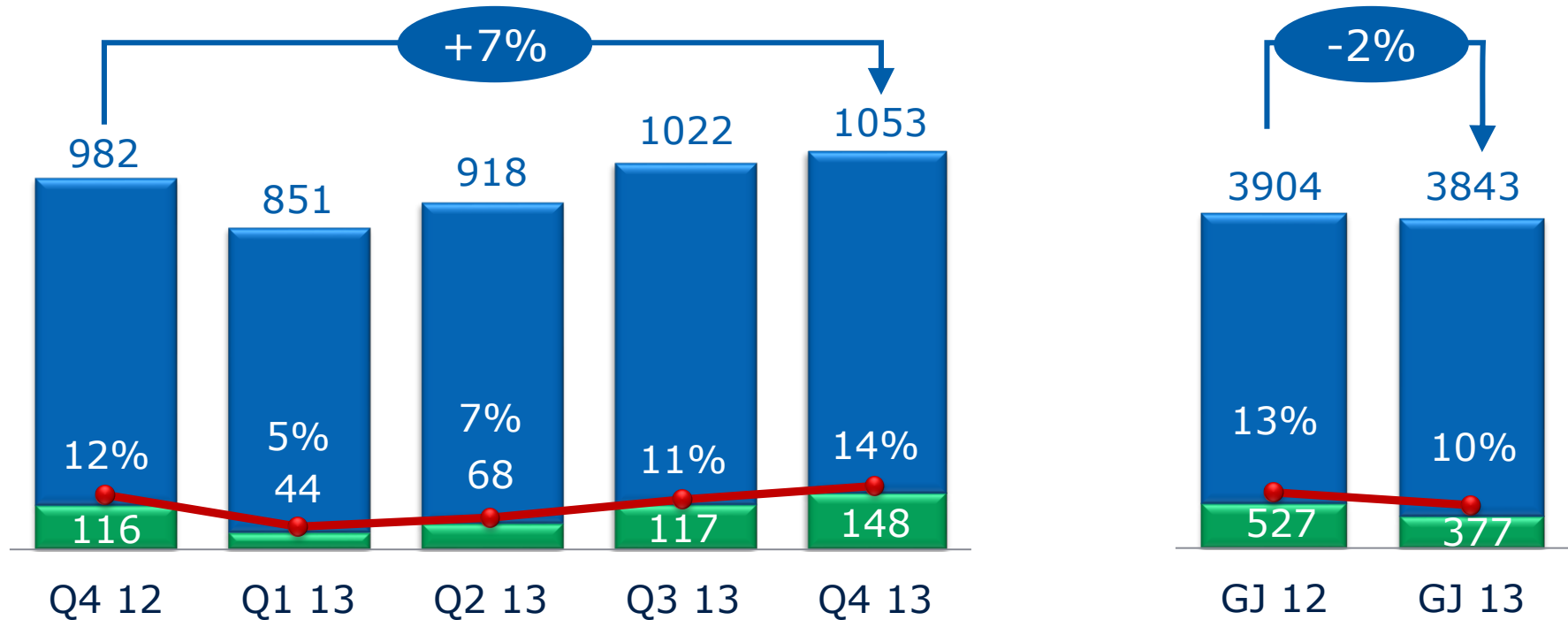


Jahrespressekonferenz 2013

Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands
Infineon Technologies AG
München, 12. November 2013

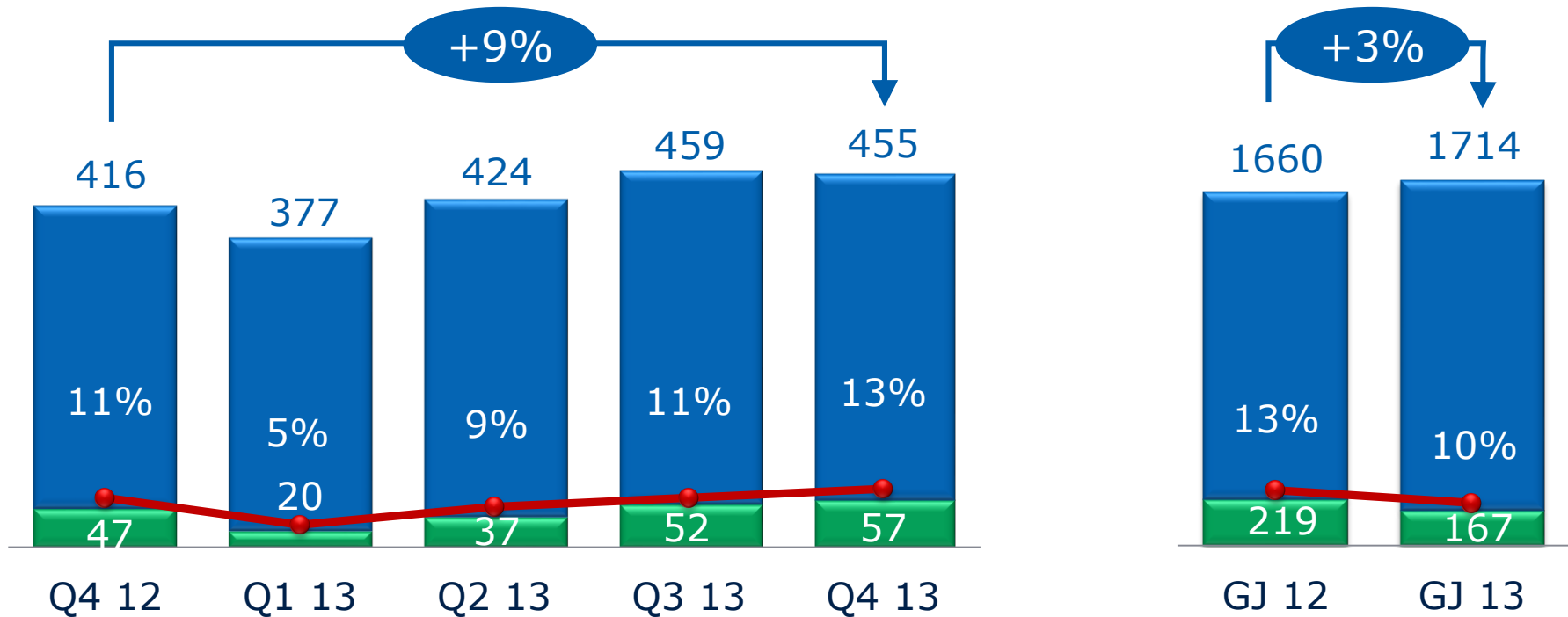


Konzern: Umsatz und Ergebnis höher als zu Beginn des Geschäftsjahres 2013 erwartet



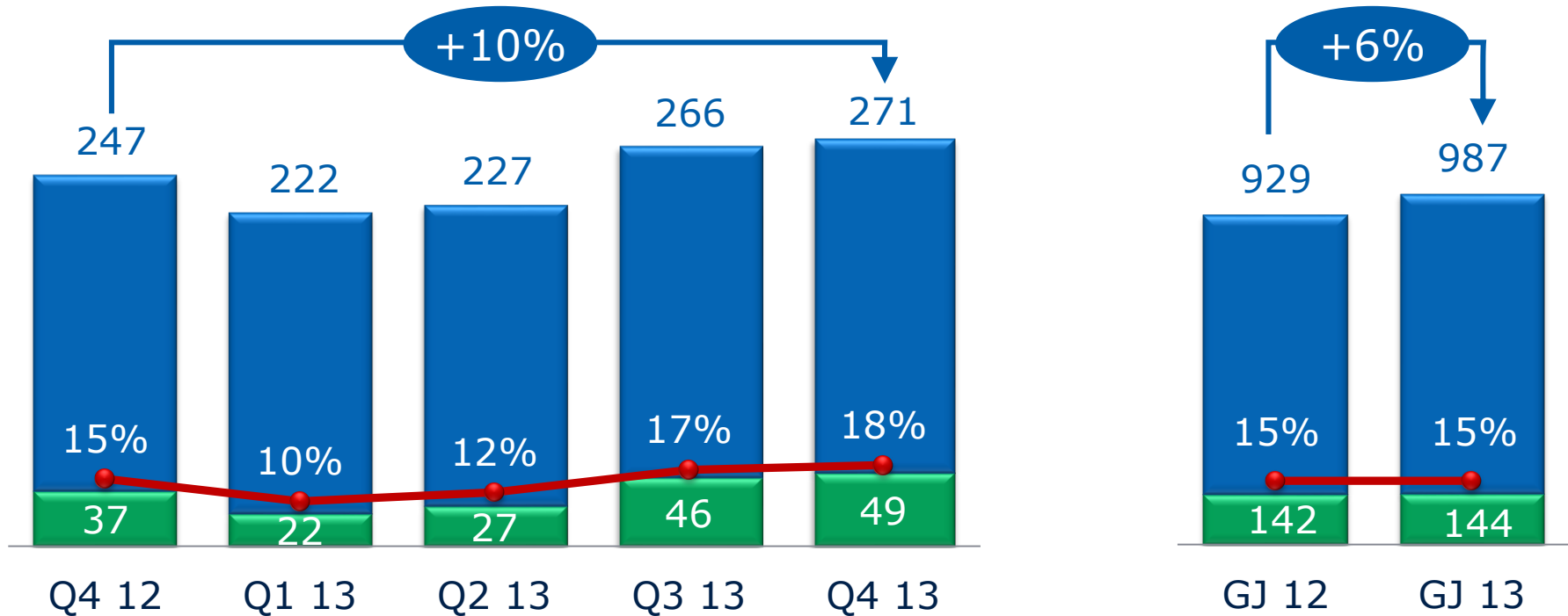
■ Umsatz in Mio. € ■ Segmentergebnis in Mio. € — Segmentergebnis-Marge in %

Automotive: Umsatzwachstum durch steigende Verkaufszahlen in den USA und China



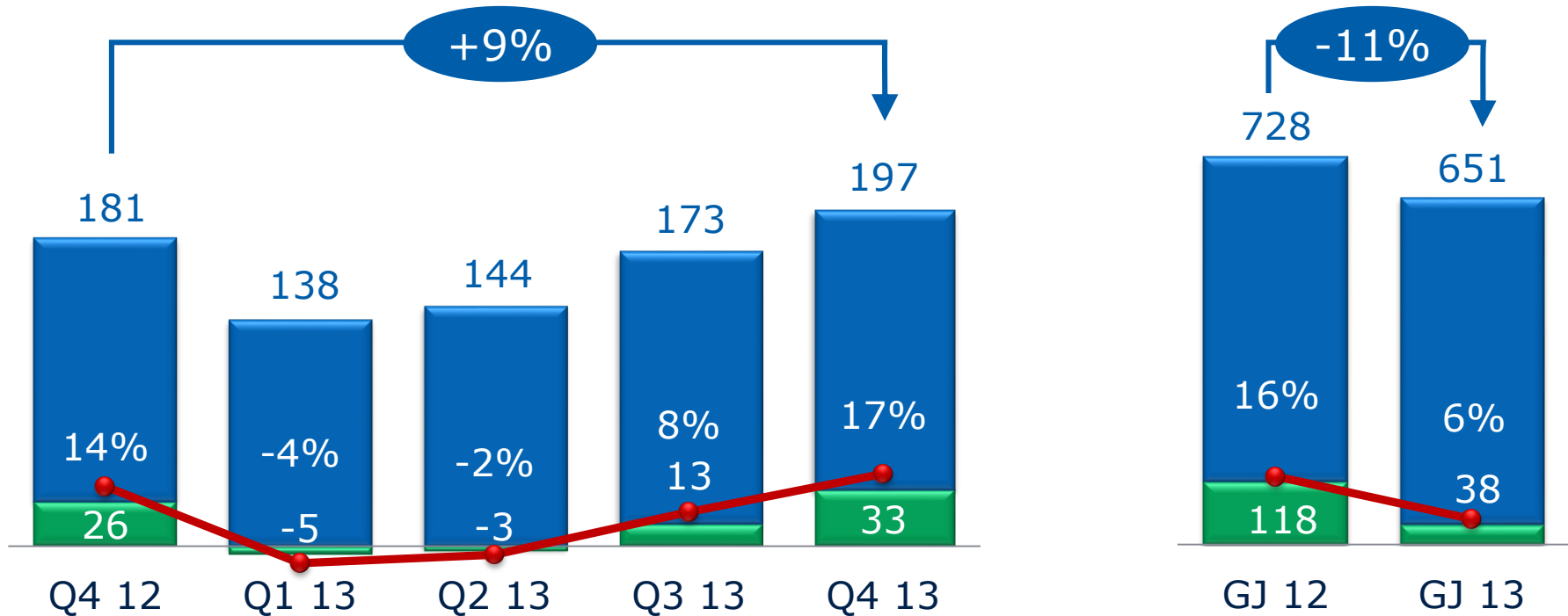
■ Umsatz in Mio. € ■ Segmentergebnis in Mio. € — Segmentergebnis-Marge in %

Power Management & Multimarket: steigende Nachfrage nach Smartphones und Tablet-PC



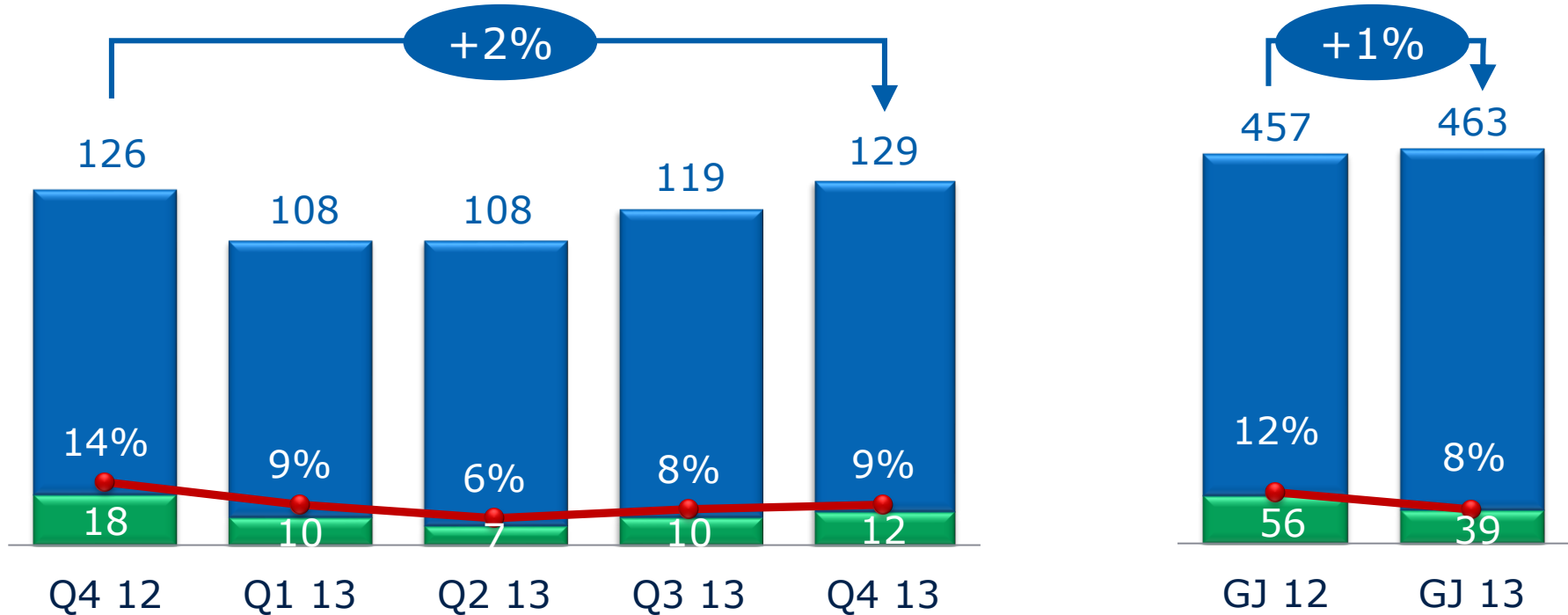
■ Umsatz in Mio. € ■ Segmentergebnis in Mio. € — Segmentergebnis-Marge in %

Industrial Power Control: Erholung seit dem 2. Quartal



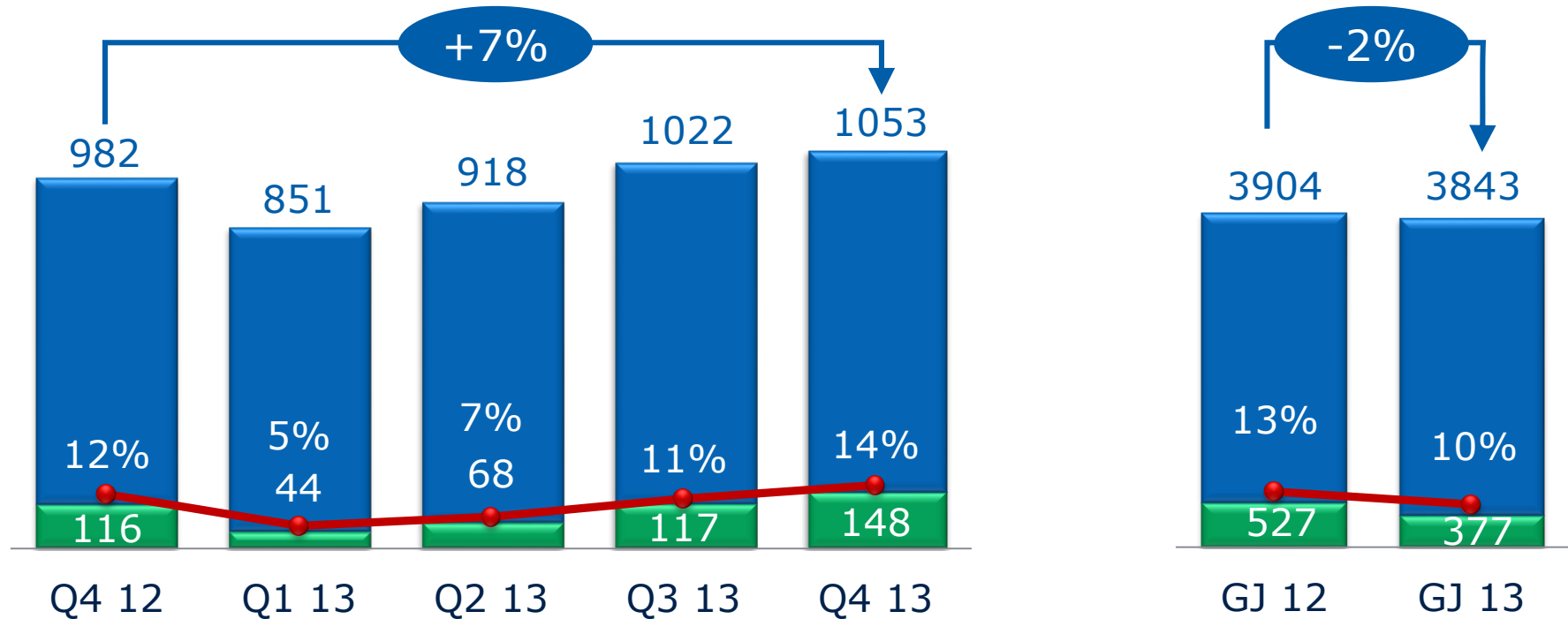
■ Umsatz in Mio. € ■ Segmentergebnis in Mio. € — Segmentergebnis-Marge in %

Chip Card & Security: Erfolgreich mit Lösungen für Ausweise, Pässe und Bezahlkarten



■ Umsatz in Mio. € ■ Segmentergebnis in Mio. € — Segmentergebnis-Marge in %

Erfolgreiches Zyklusmanagement: Infineon profitabel auch im Abschwung



■ Umsatz in Mio. € ■ Segmentergebnis in Mio. € — Segmentergebnis-Marge in %

Ausblick für erstes Quartal und Geschäftsjahr 2014



Ausblick Q1 GJ14*
im Vergleich zu Q4 GJ13



Ausblick GJ 2014*
im Vergleich zu GJ 2013



Umsatz

Zwischen 960 Millionen
und 1 Milliarde Euro

Umsatzanstieg
von 7 bis 11 Prozent

**Segment-
ergebnis-
Marge**

Zwischen 8 und 10
Prozent

Zwischen 11 und 14
Prozent

Investitionen im GJ 2014

Etwa 650 Millionen Euro

* Dieser Ausblick basiert auf einer Wechselkursannahme US-Dollar/Euro von 1,35.

Vom Produkt zum System: Mehrwert für die Kunden

Innovationsprozess

Künftige Kunden-
anforderungen
verstehen

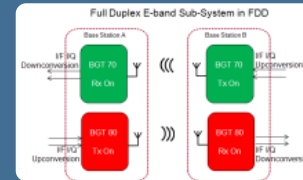
System

- Komplexe
Telekommunikations-
Netzwerkumgebung



Sub-System

- Drahtlose Backhaul-
Verbindung



Produkt und Technologie

- RF Transceiver 60/70/80GHz
- eWLB-Package ermöglicht
vereinfachtes Design und
Serienfertigung



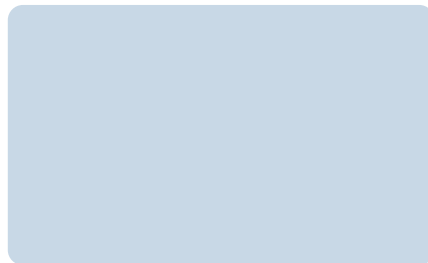
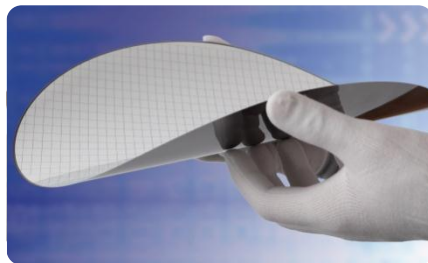
Marktzugang

Design-Support
und neue Konzepte

Der neue BMW i3: Elektromobilität mit Halbleitern von Infineon



Wir sind bereit für morgen





ENERGY EFFICIENCY MOBILITY SECURITY

Innovative semiconductor solutions for energy efficiency, mobility and security.

